

- アジア最大級の“包む”にまつわる総合展 -



に出展します。

大王製紙グループでは、2019年10月29日（火）～11月1日（金）に幕張メッセで開催される『JAPAN PACK 2019』（日本包装産業展）に出展します。

当社グループは、「世界中の人々へ やさしい未来をつむぐ」を経営理念として、自然環境や労働環境の改善に取り組んでいます。

今回、大王製紙株式会社は CLOMA^{※1}展示コーナーにて、昨今の海洋プラスチックゴミ問題で注目されるプラスチック代替の紙素材をご紹介します、ダイオーエンジニアリング株式会社は、作業員不足に悩む物流部門の省人化設備等をご紹介します。

ご来場の際は、是非、各ブースにお立ち寄りください。皆様のお越しをお待ちしております。

○大王製紙 プラスチック代替紙素材（CLOMA 展示コーナー ブース：6H-09-08）

【出展予定製品】

① フィルム包材代替素材

（ヒートシール性、耐油性を付与した紙）



紙マーク表記に対応

② 発泡スチロール代替素材

（断熱性のある紙）



③ プラスチックカトラリー代替素材

（エリプラペーパー：剛性のある紙）



ナイフ



マドラー



ピック

※1 CLOMA：クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンスの略で、地球規模で課題となっている海洋プラスチックごみ問題の解決に向けて、2019年1月に設立された官民連携組織。

○ダイオーエンジニアリング 物流部門の省人化設備等（ブース：5Q-04）

メール便等で使用される**最薄高さ 20 mm**までの薄型段ボールに対応した製函機と、RFID タグ自動貼機・RFID 読取ラインを組み合わせた省人化ラインを実演展示します。

①薄型製函機（高さ 20mm の段ボール箱対応）



従来の手作業組み立てケース例



自動製函例



②RFID^{※2}タグ自動貼機（タグへの情報入力、多品種・小ロットにも対応）



※2 RFID：ID 情報を埋め込んだ RF タグから、電磁界や電波などを用いた近距離の無線通信によって情報をやりとりするもの



電子タグ例



【JAPAN PACK 2019 の概要】

1. 名称 JAPAN PACK 2019（日本包装産業展）
2. 会期 2019年10月29日（火）～11月1日（金）10:00～17:00
3. 会場 幕張メッセ
4. テーマ きっとみつかる あなたの包程式
5. 公式ホームページ <https://www.japanpack.jp/>

【プラスチック代替紙素材に関するお問い合わせ先】

大王製紙株式会社 技術開発部 商品開発グループ
担当：加藤、池田 TEL：0574-28-7006

【物流部門の省人化設備等に関するお問い合わせ先】

ダイオーエンジニアリング株式会社 東京本社
担当：猪股（製函機）、松本（RFID 関連） TEL：03-6264-8111